

必須減ス業大学 远程教育学院

第11章 MCS-51的模拟量输入输出



课程主要内容

72.43

- ■概述
- ■ADC的基本原理及性能指标
- ■A/D转换的实现(ADC0809)
- ■A/D转换的实现(LM331)
- ■DAC的基本原理及性能指标
- ■D/A转换的实现(DAC0832)

11.1 概述

非电物理量(温度、压力、流量、速度等),须经传感器转换成模拟电信号(电压或电流),必须转换成数字量,才能在单片机中处理。

数字量,也常常需要转换为模拟信号。

A/D转换器 (ADC): 模拟量→数字量的器件,

D/A转换器(DAC):数字量→模拟量的器件。

只需合理选用商品化的大规模ADC、DAC芯片,了解引脚及功能以及与单片机的接口设计。

11.2 ADC的基本原理及性能指标

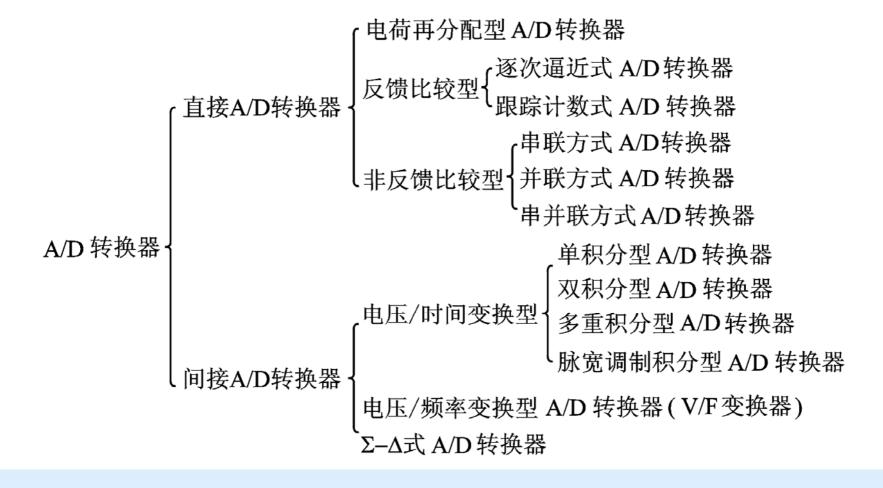
模拟量转换成数字量,便于计算机进行处理。

随着超大规模集成电路制造技术的飞速发展,大量结构不同、性能各异的A/D转换芯片应运而生。

1. A/D转换器的分类

根据转换原理可将A/D转换器分成两大类

(1) 直接型A/D转换器(2) 间接型A/D转换器。



常见的A/D转换器工作原理



逐次逼近式A/D转换器

- 将输入模拟信号与推测信号比较,调节推测信号逼近输入信号,直至两者相等

双积分式A/D转换器

- 采用输入模拟信号与标准电压反向积分的方法,完成模拟信号的转换

V/F变换式A/D转换器

- 将输入模拟信号转化为线性对应的频率信号,通过测量频率实现模拟信号的转化

应用特点

逐次比较型:精度、速度和价格都适中,是最常用的A/D转换器件。

双积分型:精度高、抗干扰性好、价格低廉,但转换速度慢,得到广泛应用。

V/F转换型:适于转换速度要求不太高,远距离信号传输。

2. A/D转换器的主要技术指标



(1)转换时间和转换速率

完成一次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。

并行式: 20~50ns, 速率为50~20M次/s(1M=10⁶); 逐次比较式: 0.4μs, 速率为2.5M次/s。

(2) 分辨率

用输出二进制位数或BCD码位数表示。例如AD574,二进制12位,即用2¹²个数进行量化,分辨率为1LSB,百分数表示1/2¹²=0. 24‰。

又如双积分式A/D转换器MC14433,分辨率为三位半。 若满字位为1999,其分辨率为1/1999=0.05%。 8 量化过程引起的误差为量化误差,是由于有限位数字对模拟 量进行量化而引起的误差。量化误差理论上规定为1个单位分辨

(3) 转换精度

定义为一个实际ADC与一个理想ADC在量化值上的差值。可用绝对误差或相对误差表示。

- ●绝对精度 在转换器中,任何数码所对应的实际模拟电压与 其理想电压值之差的最大值称为绝对精度
- ●相对精度 绝对精度的百分数表示

率,提高分辨率可减少量化误差。

3. A/D转换器的选择



按输出代码的有效位数分:8位、10位、12位等。

按转换速度分为超高速(≤1ns)、高速(≤1μs)

中速(≤1ms)、低速(≤1s)等。

A/D转换器的发展趋势:为适应系统集成需要,将 多路转换开关、时钟电路、基准电压源、二/十进制 译码器和转换电路集成在一个芯片内,为用户提供方 便。



(1) A/D转换器位数的确定

系统总精度涉及的环节较多: 传感器变换精度、信号预处理电路精度和A/D转换器及输出电路、控制机构精度,还包括软件控制算法。

A/D转换器的位数至少要比系统总精度要求的最低分辨率 高1位,位数应与其他环节所能达到的精度相适应。

只要不低于它们就行,太高无意义,且价高。

8位以下: 低分辨率, 9~12位: 中分辨率, 13位以上: 高分辨率。

(2) A/D转换器转换速率的确定

(32. ph

从启动转换到转换结束,输出稳定的数字量,需要一定的时间,这就是A/D转换器的转换时间。

低速: 转换时间从几ms到几十ms 。

中速:逐次比较型的A/D转换器的转换时间可从几μs~100μs左右。

高速:转换时间仅20~100ns。适用于雷达、数字通讯、 实时光谱分析、实时瞬态纪录、视频数字转换 系统等。

AD转换时间对模拟信号的要求

72.70

如用转换时间为100μs的集成A/D转换器,其转换速率为10千次/秒。根据采样定理和实际需要,一个周期的波形需采10个点,最高也只能处理1kHz的信号。

把转换时间减小到10μs,信号频率可提高到10kHz。

(3) 是否加采样保持器

7.73

直流和变化非常缓慢的信号可不用采样保持器。 其他情况都要加采样保持器。

根据分辨率、转换时间、信号带宽关系,决定是否要加采样保持器:

如果是8位ADC, 转换时间100ms, 无采样保持器,信号的允许频率是0.12Hz;

如果是12位ADC,该频率为0.0077Hz。如果转换时间是100μs, ADC是8位时,该频率为12Hz,12位时是0.77Hz。

(4) 工作电压和基准电压

72.73

选择使用单一+5V工作电压的芯片, 与单片机系统共用一个电源比较方便。

基准电压源是提供给A/D转换器在转换时所需要的参考电压,在要求较高精度时,基准电压要单独用高精度稳压电源供给。

11.3 MCS-51与ADC 0809的接口

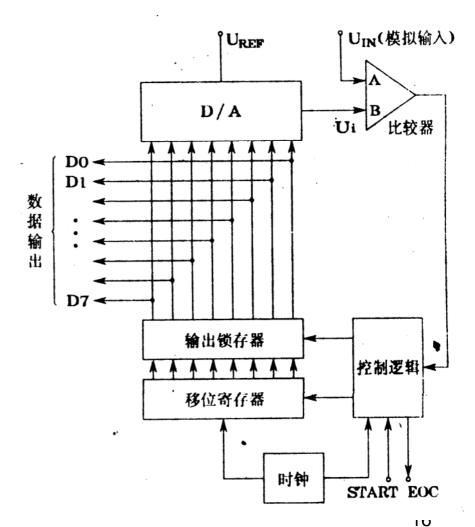


逐次逼近式A/D转换器 基本原理:

推测信号由D/A转换器输出获得

比较器输出决定每一位的锁存状态

完成所有位的比较后,D/A转 换器输入即为A/D转换器的 输出



逐次逼近式A/D转换器工作原理图

ADC0809接口电路设计及软件编程



ADC0809芯片结构

ADC0809功能及管脚

ADC0809与8031接口电路设计1及软件编程

ADC0809与8031接口电路设计2及软件编程

ADC0809功能特点为:

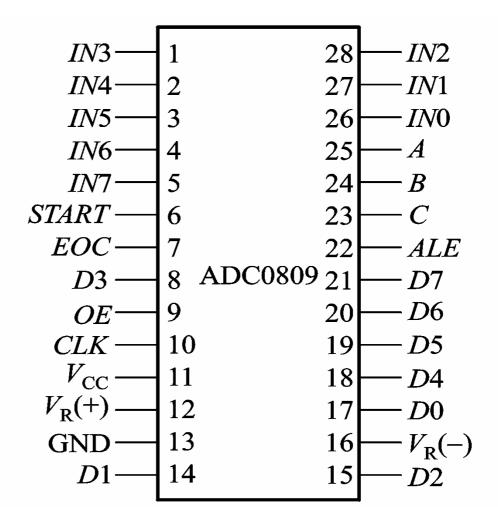
72.43

- 分辨率为8位
- ADC0808最大不可调误差1/2LSB, ADC0809 最大不可调误差1LSB
- 模拟输入电压范围为0~5V,单电源供电
- 锁存控制的8路模拟开关
- 转换速度取决于芯片的时钟频率,其范围 10~1280KHz, 当频率为500KHz时, 转换速度 为128us

ADC0809



逐次逼近式8路模拟输入、8 拟输入、8 位输出的 A/D转换 器。



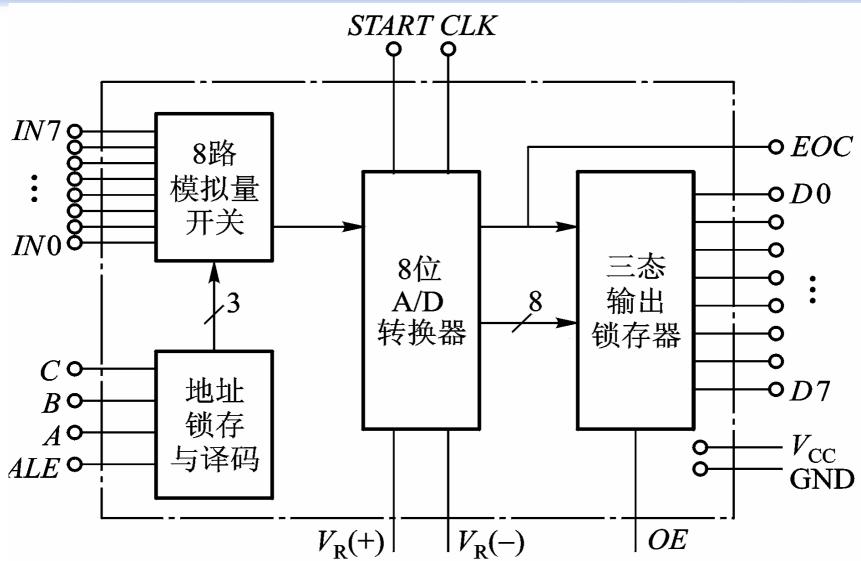


共28脚,双列直插式封装。主要引脚功能如下:

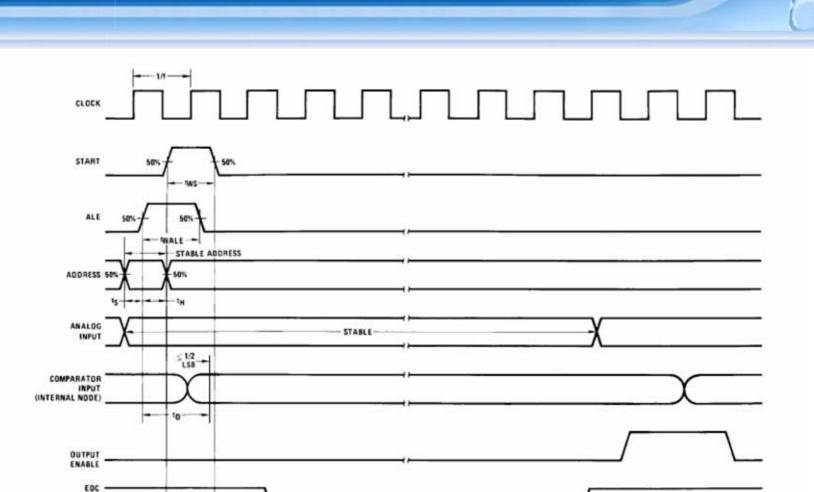
- (1) INO~IN7: 8路模拟信号输入端。
- (2) D0~D7: 8位数字量输出端。
- (3) C 、B 、A: 控制8路模拟通道的切换, C、B、A= 000~111分别对应INO~IN7通道。
- (4) OE、START、CLK:控制信号端,OE为输出允许端, START为启动信号输入端,CLK为时钟信号输入端。
- (5) V_R(+)和V_R(-):参考电压输入端。

ADC0809结构框图





ADC0809操作时序



TRI STATE

ADC0809编程要点

(72. ps

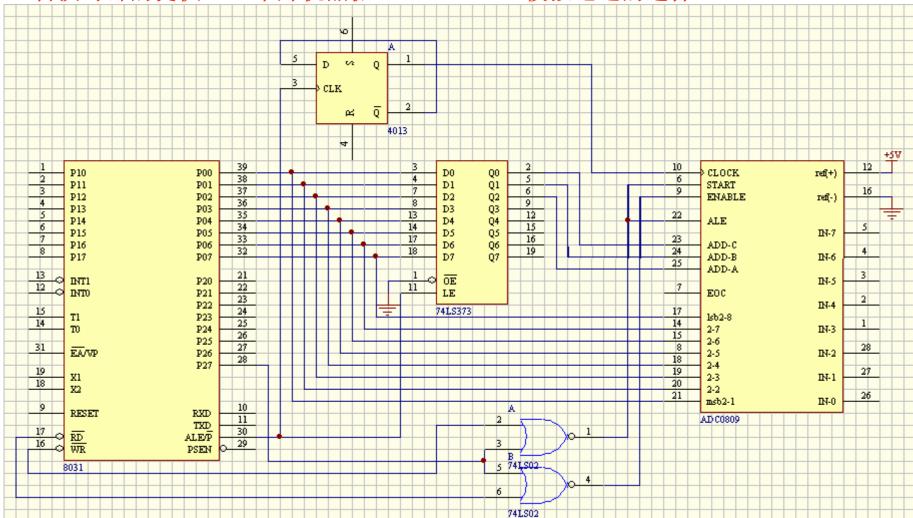
- ◆选通模拟量输入通道
- ◆发出启动信号
- ◆用查询或中断方法等待转换结束
- ◆初学阶段建议采用延时的方法
- ◆读取转换结果

ADC0809与8031接口电路设计1

(72. F)

- *启动AD接口设计
- *转换时钟的提供,51单片机晶振6M

*转换完成判断 *模拟通道的选择



例1: ADC0809接口电路编程

要求:

设计程序实现对8路模拟信号的采样,并把数据存储在RAM区30H~37H中。

;------; ; ADC0809的0~7模拟通道对应地址7FF8H~7FFFH ;------

ORG 0000H

MAIN: MOV R1,#30H

MOV DPTR,#7FF8H

MOV R7,#08H

LOOP: MOVX @DPTR,A

ACALL DELAY_130us

MOVX A,@DPTR

MOV @R1,A

INC DPTR

INC R1

DJNZ R7,LOOP

; 置数据存储区首地址

;指向ADC0809的0通道

; 置通道数

; 启动转换

等待130us

; 读取转换结果

保存转换结果

;指向下一个转换通道

; 指向下一个存储空间

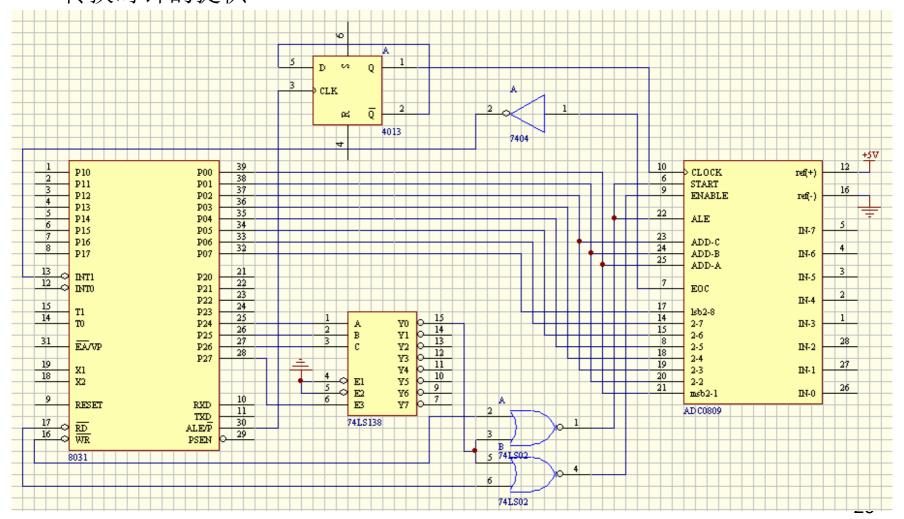
; 判断8个通道采样是否完成?

. .

例2: ADC0809与8031接口

启动AD接口设计 转换时钟的提供

- 转换完成判断
- 模拟通路的选择



例2编程

要求

编程实现对第0路模拟信号的采样并实时在数码上显示采样值, 待显示的采样值存放在RAM区30H,31H中。

主程序代码,完成中断设置、启动AD转换的功能 ; 系统复位程序入口地址 ORG 0000H转向主程序 AJMP MAIN 外部硬件中断1程序入口地址 ORG 0013H; 转向中断处理子程序 AJMP INT1P 设INT1为下跳沿触发 MAIN: **SETB** IT1 允许INT1中断 SETB EX1 **SETB** $\mathbf{E}\mathbf{A}$ 开中断 指向显示缓冲区首地址 MOV R0,#30H 指向模拟通道0 MOV A,#00H ;指向ADC0809 MOV DPTR,#8000H MOVX @DPTR,A 启动通道0转换 等待转换完成中断 WAIT: AJMP WAIT

例2编程



;-----

中断处理程序代码, 读取采样值, 并显示在数码管上

INT1P: MOVX A,@DPTR

MOV R1,A

ANL A, #0FH

MOV @R0,A

INC R0

MOV A,R1

SWAP A

ANL A, #0FH

MOV @R0,A

ACALL SHOW

MOV A,#00H

MOV DPTR,#8000H

MOVX @DPTR,A

RETI

; 读取采样值

;暂存采样值于R1

,取采样值低4位

;保存采样值低4位于30H

;保存地址指向31H

; A的高4位与低4位交换

,取采样值高4位

;保存采样值高4位于31H

; 调用显示子程序

;指向模拟通道0

: 指向ADC0809

; 启动通道0转换

; 中断返回

11.4 MCS-51与LM331的接口

在既要求数据长距离传输又要求精确度较高的场合,可使用V/F转换器代替A/D器件。

V/F转换器是把电压信号转变为频率信号的器件,有良好的精度、线性度。

电路简单,外围元件性能要求不高,适应环境能力强。

转换速度不低于一般的双积分型A/D器件,且价格低,因此V/F转换技术广泛用于非快速A/D转换过程中。

用V/F转换器实现A/D转换的原理



输出频率的测量:

把V/F转换器输出的频率信号作为计数脉冲,进行定时计数,这样计数器的计数值与V/F转换器输出的脉冲频率信号之间的关系为:

f=D/T

D: 计数值,T: 计数时间,就可求出V/F转换器的输出频率f。输入电压的计算:

再根据V/F转换器的输入电压V与输出频率f的关系:

f=kV

k:V/F转换系数,是一个常数 从而知道输入电压V,这就实现了A/D转换。

**定时/计数器可用单片机内部的,也可使用外部扩展的,用单片机把计数值取入内存即可进行数据处理,获得模拟电压的大小。

常用V/F转换器LMX31简介



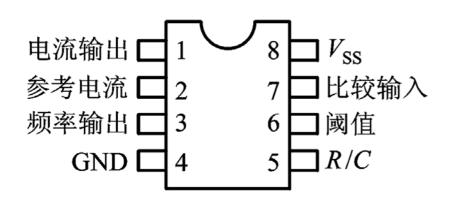
包括LM131/LM231/LM331, 适用于A/D转换器、高精度V/F变换器

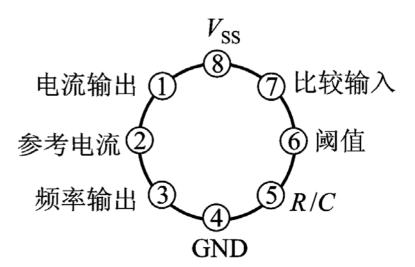
1. 主要特性

- (1)频率范围: 1~100KHz
- (2) 低的非线性: ±0.01%
- (3) 单电源或双电源供电
- (4) 单电源供电电压为+5V时,可保证转换精度
- (5) 温度特性: 最大±50ppm/°C
- (6) 低功耗: Vs=5V时为15mw

封装形式





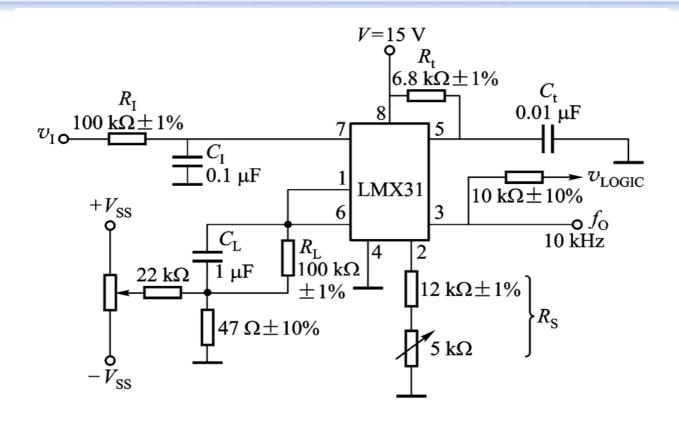




2. 电特性参数:

- (1) 电源电压: +15V
- (2) 输入电压范围: 0~10V
- (3) 输出频率: 10Hz~11KHz
- (4) 非线性失真: ±0.03%

3. LMX31的V/F转换外围电路



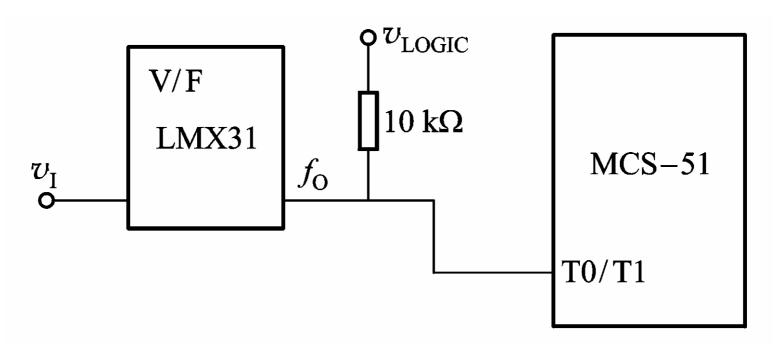
$$fo=V_I*Rs/(2.09*R_L*R_t*C_t)$$

V/F转换器与MCS-51单片机接口

7.70

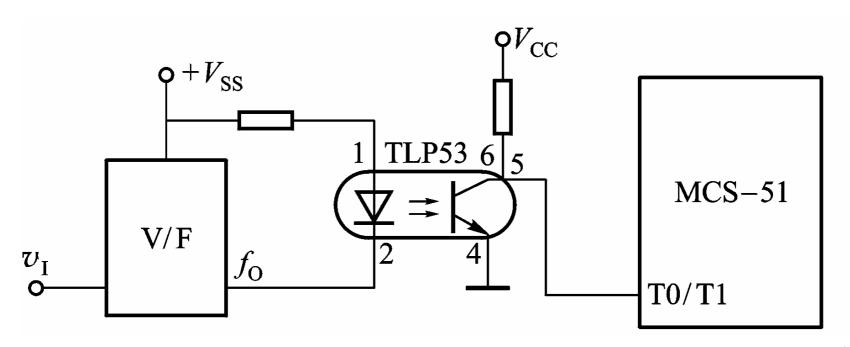
被测电压转换为与其成比例的频率信号后送入单片机进行处理。

(1)直接与MCS-51接口。接口简单,频率信号接入单 片机的定时器/计数器输入端即可。



72.40

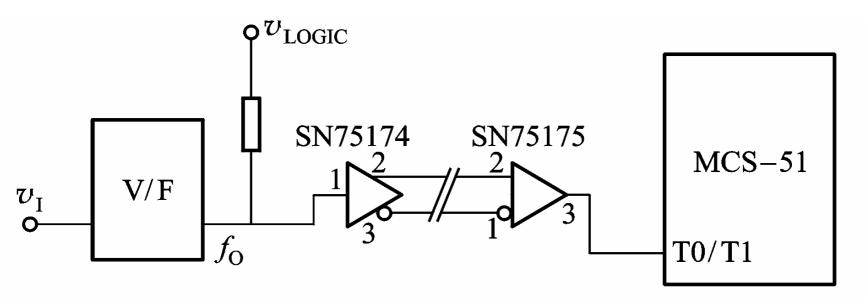
(2) 在一些电源干扰大、模拟电路部分容易对单片机产生电气干扰等恶劣环境中,可采用光电隔离的方法使 V/F转换器与单片机无电信号联系。





(3)与单片机之间距离较远时需要采用驱动电路以提高传输能力。可采用串行通讯的驱动器和接收器来实现。

例如使用RS-422的驱动器和接收器时,允许最大传输距离为120m。其中SN75174/75175是RS-422标准的四差分线路驱动/接收器。

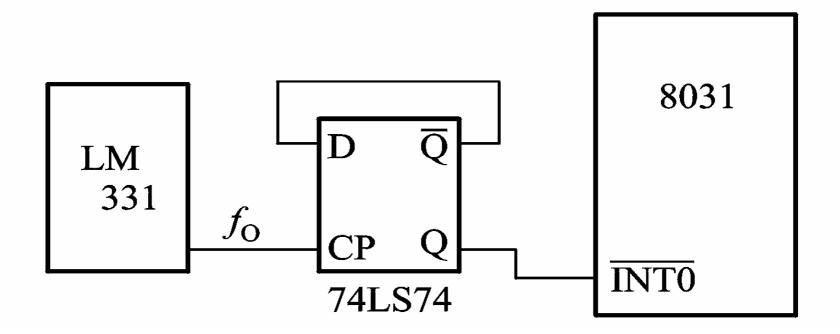


LM331应用举例

37.43

本例使用LM331和8031内部定时器构成A/D转换电路,使用的元件少、成本低、精度高。

1. 接口电路



V/F转换器最大输出频率为10KHz,输入电压为 $0\sim10V$ 。由于V/F输出频率较低,因此采用测周期的方法。

V/F的输出经D触发器二分频后接至INTO*,作为被TO测量的脉宽信号。 TO置定时器方式1,将TO的GATE位置1,就由INTO*和TRO来共同决定计数器是 否工作。

2. 软件设计

包括初始化和计数两部分。

初始化:TO为方式1定时,并将GATE位置1。

计数:首先判断INTO*电平,为低时,置位TRO,准备计数;变为高时,启动计数,再为低时停止计数并清"O"TRO,读出数据。将TO的THO、TLO清0,准备下一次计数。程序:

例3 V/F转换器实现A/D转换

```
BEGIN:
       NOP
                             ; 定时器TO初始化
       MOV
              TMOD, #09H
       MOV
              TLO, #00H
       MOV
              THO,
                    #00H
LOOP1: NOP
              P3. 2, L00P1
       JB
       SETB
              TR<sub>0</sub>
LOOP2: NOP
              P3. 2, L00P2
        JNB
LOOP3: NOP
               P3. 2, L00P3
        JB
        CLR
               TR<sub>0</sub>
                             ; 高位计数值→ B
               B, THO
        MOV
```

92.43

MOV A, TLO

;低位计数值→ A

MOV TLO, #00H

MOV THO, # 00H

AJMP LOOP1

本程序将计数结果高位存入B,低位存入A,以便 后期处理。

DA转换的实现



DA转换的基础知识

DAC0832芯片结构

DAC0832功能及管脚

DAC0832与8031双缓冲接口电路设计及软件编程

DAC0832与8031单缓冲接口电路设计及软件编程

11.5 DAC的基本原理及性能指标



1. 概述

输入: 数字量,输出:模拟量。

转换过程:送到DAC的各位二进制数按其权的大小转换为相应的模拟分量,再把各模拟分量叠加,其和就是D/A转换的结果。

使用D/A转换器时,要注意区分:

- * D/A转换器的输出形式;
- * 内部是否带有锁存器。

(1) 输出形式

两种输出形式: 电压输出形式与电流输出形式。电流输出的D/A转换器,如需模拟电压输出,可在其输出端加一个I-V转换电路。

(2) D/A转换器内部是否带有锁存器

D/A转换需要一定时间,这段时间内输入端的数字量应稳定,为此应在数字量输入端之前设置锁存器,以提供数据锁存功能。根据芯片内是否带有锁存器,可分为内部无锁存器的和内部有锁存器的两类。

* 内部无锁存器的D/A转换器

可与P1、P2口直接相接(因P1口和P2口的输出有锁存功能)。但与P0口相接,需增加锁存器。

* 内部带有锁存器的D/A转换器

可与MCS-51的P0口直接相接。目前有的D/A转换器内部不但有锁存器,还包括地址译码电路,有的还有双重或多重的数据缓冲电路。

2. 主要技术指标

(1)分辨率

输入给DAC的单位数字量变化引起的模拟量输出的变化,通常定义为输出满刻度时的模拟量值与2ⁿ之比。显然,二进制位数越多,分辨率越高。

例如,若满量程为10V,根据定义则分辨率为10V/2ⁿ。 设8位D/A转换,即n=8,分辨率为10V/2ⁿ =39.1mV,该 值占满量程的0.391%,用1LSB表示。

同理: 10位 D/A: 1 LSB=9.77mV=0.1% 满量程

12位 D/A: 1 LSB=2.44mV=0.024% 满量程

根据对DAC分辨率的需要, 来选定DAC的位数。

(2)建立时间

描述DAC转换快慢的参数,表明转换速度。

定义: 为从输入数字量到输出达到终值误差(1/2)LSB

(最低有效位)时所需的时间。电流输出时间较短,电压输出的,还要加上I-V转换的时间,因此建立时间要长一些。快速DAC可达1μs以下。

(3) 精度

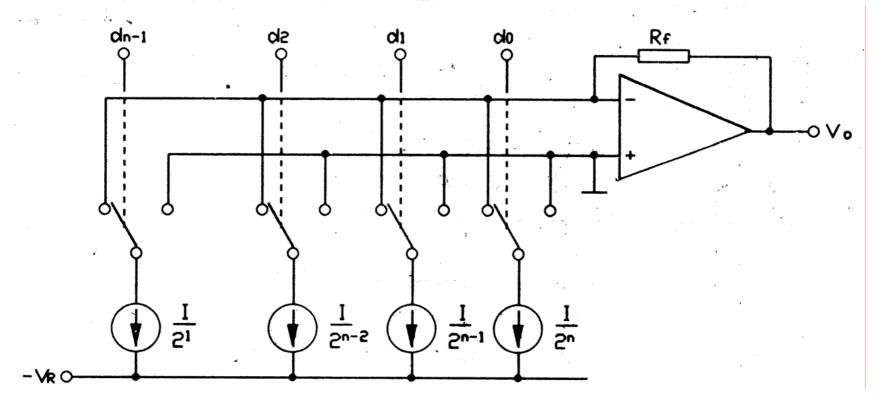
理想情况,精度与分辨率基本一致,位数越多精度越高。 但由于电源电压、参考电压、电阻等各种因素存在着误差,精 度与分辨率并不完全一致。

位数相同,分辨率则相同,但相同位数的不同转换器精度会有所不同。例如,某型号的8位DAC精度为0.19%,另一型号的8位DAC精度为0.05%。

D/A转换的基本原理

D/A转换器可分为两大类

- 直接D/A转换器
- 间接D/A转换器,例如PWM输出



$$V_0 = -\sum I \cdot R_f = \frac{V_R}{2^n} (d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + d_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \Lambda + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

权电流D/A转换器(直接D/A转换器)

11.6 MCS-51与DAC0832的接口



1. DAC0832芯片介绍

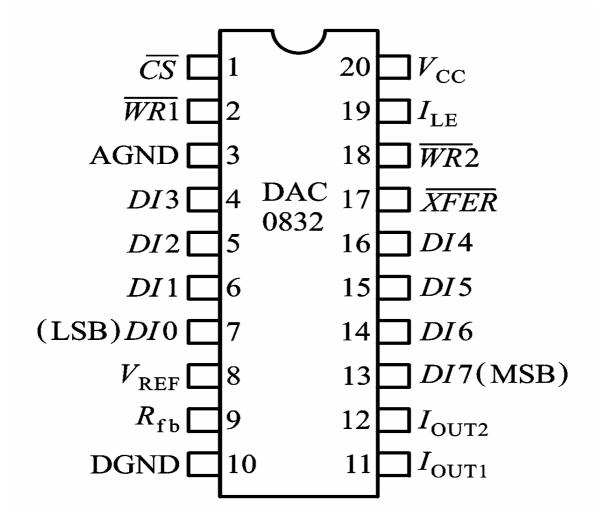
(1)DAC0832的特性

美国国家半导体公司产品,具有两个输入数据寄存器的8位DAC, 能直接与MCS-51单片机相连。主要特性如下:

- •电流输出,稳定时间为1µs;
- •分辨率为8位;
- •可双缓冲输入、单缓冲输入或直接数字输入;
- •单一电源供电(+5~+15V);

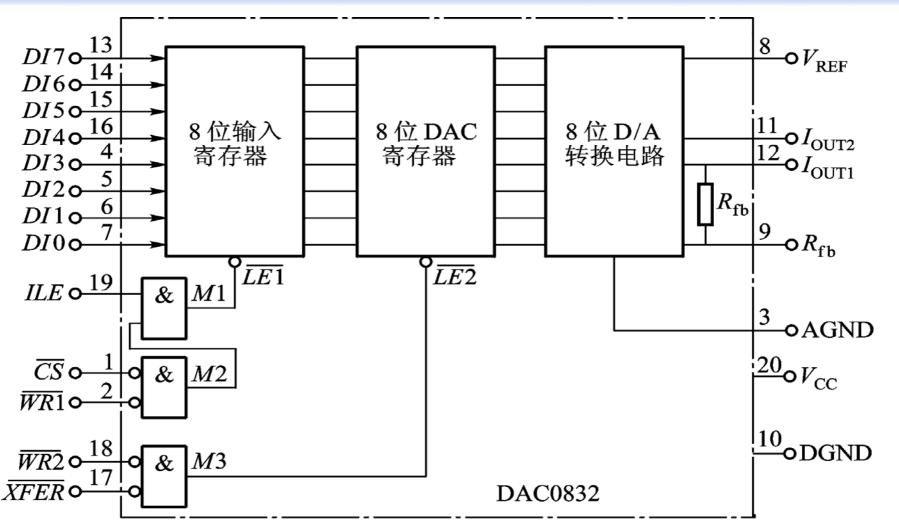
(2) DAC0832的引脚及逻辑结构





DAC0832的逻辑结构:





引脚功能:

7.4

 $DIO\sim DI7:8$ 位数字信号输入端

CS*: 片选端

ILE: 数据锁存允许控制端,高电平有效。

WR1*: 输入寄存器写选通控制端。当CS*=0、ILE=1、WR1*=0时,数据信号被锁存在输入寄存器中

XFER*: 数据传送控制

WR2*: DAC寄存器写选通控制端。

当XFER*=0,WR2* =0时,输入寄存器的数据锁存入DAC寄存

器中。

IOUT1: 电流输出1端,输入数字量全"1"时,IOUT1最大,输入数字量全为"0"时,IOUT1最小。

51



IOUT2: D/A转换器电流输出2端,IOUT2+IOUT1=常数。

Rfb:外部反馈信号输入端,内部已有反馈电阻Rfb,根据需要也可外接反馈电阻。

V_{REF}: 基准电源输入

Vcc: 电源输入端,可在+5V~+15V范围内。

DGND: 数字信号地。 AGND: 模拟信号地。

"8位输入寄存器"用于存放CPU送来的数字量,使输入数字量得到缓冲和锁存,由LE1*控制;

"8位DAC寄存器"存放待转换的数字量,由LE2*控制;

"8位D/A转换电路"由T型电阻网络和电子开关组成,T型电阻网络输出和数字量成正比的模拟电流。

2. DAC的应用

采取何种形式接口与DAC的具体应用有关。

(1) 单极性电压输出

单极性模拟电压输出,具体接线见后面的例4、例5。

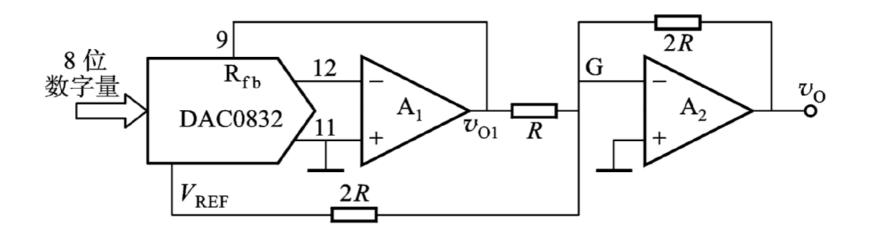
输出电压Vout与输入数字量B的关系:

Vout = - (B/256) *VRFE

式中, $B=b7\cdot2^7+b6\cdot2^6+.....+b1\cdot2^1+b0\cdot2^0$:

B为0时,Vout也为0,输入数字量为255时,Vout为 最大值.单极性。

(2) 双极性电压输出



Vout =
$$(B-128) * (V_{REF}/128)$$

在选用+V_{RFF}时,(1)若输入数字量b7=1,则V_{out}为正;

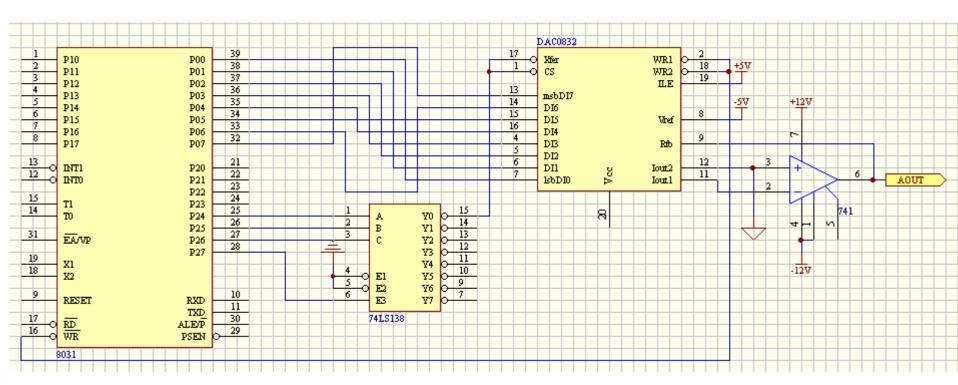
(2) 若输入数字量b7=0,则Vout为负。

在选用-VREF时,Vout与+VREF时极性相反。

例4: DAC0832与8031单缓冲接口硬件设计



0832地址8000H



例4-1 锯齿波的产生

2000H **ORG**

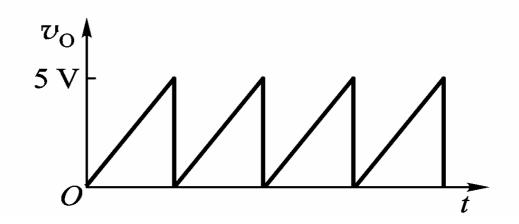
DPTR, #8000H; DAC地址8000H→ R0 START: MOV

> ;数字量→A MOV A, #00H

@DPTR, A ; 数字量→D/A转换器 LOOP: MOVX

> : 数字量逐次加1 INC

L₀₀P **SJMP**



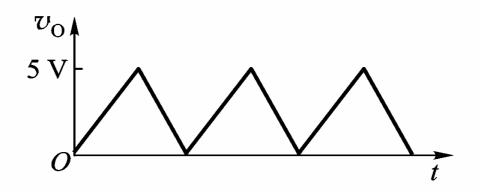
72.40

输入数字量从0开始,逐次加1,为 FFH时,加1则清0,模拟输出又为0,然后 又循环,输出锯齿波。

每一上升斜边分256个小台阶,每个小台阶暂留时间为执行后三条指令所需要的时间。

例4-2 三角波的产生

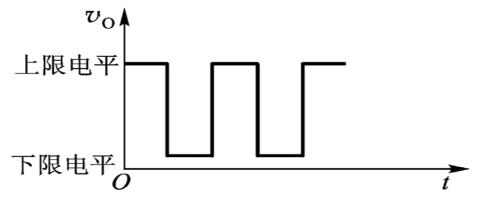




```
2000H
      ORG
      MOV DPTR, #8000H
START:
      MOV
           A, #00H
UP:
           @DPTR, A ; 三角波上升边
      MOVX
      INC
           Α
      JNZ
           UP
DOWN:
       DEC
                   ; A=0时再减1又为FFH
       MOVX
             @DPTR, A
             DOWN ; 三角波下降边
       JNZ
       SJMP
             UP
       END
```

例4-3 矩形波的产生





DELAY1, **DELAY2**

为两个延时程序,决 定矩形波高、低电平 时的持续时间。频率 也可采用延时长短来 改变。

ORG 2000H

START: MOV DPTR, #8000H

LOOP: MOV A, #data1

MOVX @DPTR, A ; 置矩形波上限电平

LCALL DELAY1 ; 调用高电平延时程序

MOV A, #data2

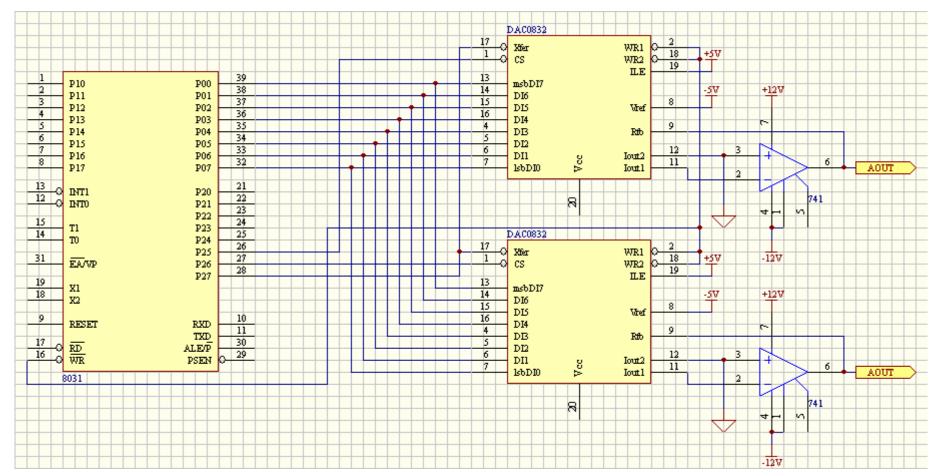
MOVX @DPTR, A ; 置矩形波下限电平

LCALL DELAY2 ; 调用低电平延时程序

SJMP LOOP ; 重复进行下一个周期

例5 DAC0832与8031双缓冲接口硬件设计

0832(1)输入寄存器地址DFFFH 0832(2)输入寄存器地址BFFFH 两片0832输DAC寄存器选通地址7FFFH 参考电压为-5V, DA输出0~5V



DAC0832两路模拟同步输出电路原理图

例5-1 DAC0832双缓冲接口软件编程

72.00

编程实现两路模拟量的同步输出,; #X, #Y为输出数值

控制X-Y绘图仪绘制的曲线光滑,否则绘制的曲线是阶梯状。

MOV DPTR,#0DFFFH

MOV A,#X

MOVX @DPTR,A

MOV DPTR,#0BFFFH

MOV A,#Y

MOVX @DPTR,A

MOV DPTR,#7FFFH

MOVX @DPTR,A

;指向0832(1)输入寄存器地址

; 准备数值

;写0832(1)输入寄存器

;指向0832(2)输入寄存器地址

; 准备数值

;写0832(2)输入寄存器

,指向选通地址

;输入寄存器内容送到DAC寄存器

例5-2 内部RAM中两个长度为20的数据块,起始地址为分别为addr1和addr2。

编写能把addr1和addrr2中数据从1#和2#DAC0832同步输出的程序。

addr1和addr2中的数据,为绘制曲线的X、Y坐标点。

7.00

ORG 2000H

addr1 EQU 20H ; 定义存储单元 X坐标addr2 EQU 40H ; 定义存储单元 Y坐标

DTOUT: MOV R1, #addr1 ; R1指向addr1

MOV R2, #20 ; 数据块长度送R2

MOV RO, #addr2 ; RO指向addr2

NEXT: MOV DPTR, #0DFFFH ; 指向1#DAC0832输入寄存器

MOV A, @R1 ; addr1中数据送A

MOVX @DPTR, A ; addr1中数据送1#DAC0832输入寄存器

INC R1 ; 修改addr1指针R1

MOV DPTR, #OBFFFH ; 指向2#DAC0832输入寄存器

MOV A, @RO ; addr2中数据送A

MOVX DPTR, A ; addr2中数据送2#DAC0832

INC RO ; 修改addr2指针RO

MOV DPTR, #7FFFH ; 指向DAC的启动D/A转换端口

MOVX @DPTR,A ; 启动DAC进行转换 DJNZ R2,NEXT ; 若未完,则跳NEXT

LJMP DTOUT ; 若送完,则循环

END

MCS51模拟量输入输出电路其他常用的芯片



AD转换器件

AD574、MC14433

DA转换器件

DAC1208 DAC1230

END

